

2017-2018学年第一学期班级课表

 班级：1514021  
 微电子学院

节次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
上	电装实习(TC1002-21) 工训中心 黄广兰(工程师) 第17周(1-8节)	电装实习(TC1002-21) 工训中心 黄广兰(工程师) 第17周(1-8节)	电装实习(TC1002-21) 工训中心 黄广兰(工程师) 第17周(1-8节)	电装实习(TC1002-21) 工训中心 黄广兰(工程师) 第17周(1-8节)	电装实习(TC1002-21) 工训中心 黄广兰(工程师) 第17周(1-8节)	
	形势与政策(V) (HA1008-514-04) B-407 于磊(高级工程师) 第6-7周(1-2节)	半导体器件物理 I (MI2006-01) B-605 张春福(教授)\刘伟峰 (副教授) 第1-4,6-9,11周(1-2节)	数字信号处理 (IB1011-14-01) B-537 张弘(副教授) 第1-14周(1-2节)	半导体器件物理 I (MI2006-01) B-605 张春福(教授)\刘伟峰 (副教授) 第1-4,6-16周(1-2节)	射频电路基础 (IB1007-14-04) B-605 吴勇(讲师) 1-4,6-16,18周上(1-2节)	
		专业教育(III) (MI1009-3-02) B-442 蔡觉平(教授) 第12-13周(1-2节)				
午	半导体表面与界面 (MI3014-01) B-606 吴振宇(副教授) 第1-16周(3-4节)	数字信号处理 (IB1011-14-01) B-514 张弘(副教授) 第1-14周(3-4节)	射频电路基础 (IB1007-14-04) B-537 吴勇(讲师) 第1-4,6-9周(3-4节)	半导体器件物理 II (MI2007-01) B-605 王冲(副教授)\张玉明 (教授)\张丽(讲师) 第4-16,18周(3-4节)	硬件描述语言与可 编程器件(MI2012- 01) B-609 蔡觉平(教授) 第1-4,6-16周(3-4节)	
			半导体器件物理 II (MI2007-01) B-514 王冲(副教授)\张玉明 (教授)\张丽(讲师) 第4-16,18周(5-6节)			
下						
午						
晚上						
其它:	IB1009-14-04	电子线路实验(II)		学院组织实施	刘德刚(工程师)	
	<b>课程名称</b>	<b>学时</b>	<b>学分</b>	<b>课程属性</b>	<b>考核方式</b>	<b>说明</b>
	半导体器件物理 I	48+20	3.5	必修	考试	
	半导体器件物理 II	48+20	3.5	必修	考试	
	电装实习	1周	1	必修	考查	
	电子线路实验(II)	32	1	必修	考查	
	射频电路基础	48	3	必修	考试	
	形势与政策(V)	4	0.3	必修	考查	
	硬件描述语言与可编程器件	30+24	3	必修	考试	
	专业教育(III)	4	0.2	必修	考查	合班
	半导体表面与界面	30+4	2	学院选修	考试	
	数字信号处理	48	3	学院选修	考试	